

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT3104340

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	ASSIGNMENT

CONVEYING PARTY DATA

Name	Execution Date
JONG-BAE KIM	10/13/2014
DAE-JOUNG KIM	10/17/2014
DONG-KYU PARK	10/15/2014
SUNG-HA SON	10/13/2014
GYEONG-TAE LEE	10/13/2014
JOO-YEON LEE	10/16/2014
JONG-IN JO	10/16/2014
SUNG-JOO KIM	10/16/2014
DONG-HYUN JUNG	10/16/2014
SEON-HO HWANG	10/16/2014
DAE-KYUNG AHN	10/17/2014
SANG-SUNG WOO	10/17/2014
SANG-MIN HYUN	10/17/2014

RECEIVING PARTY DATA

Name:	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
Street Address:	129, SAMSUNG-RO, YEONGTONG-GU, GYEONGGI-DO
City:	SUWON-SI
State/Country:	KOREA, REPUBLIC OF

PROPERTY NUMBERS Total: 1

Property Type	Number
Application Number:	14523146

CORRESPONDENCE DATA

Fax Number: (202)293-7860

Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.

Phone: 202-293-7060

Email: sughrue@sughrue.com

Correspondent Name: SUGHRUE MION, PLLC

Address Line 1: 2100 PENNSYLVANIA AVE. NW

Address Line 2: SUITE 800

Address Line 4: WASHINGTON, D.C. 20037

PATENT

ATTORNEY DOCKET NUMBER:	Q214988
NAME OF SUBMITTER:	JEFF HELLER - TEAMS
SIGNATURE:	/Jeffrey Heller/
DATE SIGNED:	11/12/2014
	This document serves as an Oath/Declaration (37 CFR 1.63).
Total Attachments: 5 source=Q214988CombinedAssignmentandDeclarationExecuted#page1.tif source=Q214988CombinedAssignmentandDeclarationExecuted#page2.tif source=Q214988CombinedAssignmentandDeclarationExecuted#page3.tif source=Q214988CombinedAssignmentandDeclarationExecuted#page4.tif source=Q214988CombinedAssignmentandDeclarationExecuted#page5.tif	

ASSIGNMENT WITH DECLARATION FOR PATENT APPLICATION (37 CFR 1.63)

특허 출원 관련 양도 및 선언 (연방규칙집 제 37 조 1.63 항)

Korean Language Assignment with Declaration

이하 양도인으로 지칭되는 하기 서명 발명자인 본인(들)은 아래에 명시된 출원에서 서술한 특정 개선을 발명하였으므로 그리고

_____에 소개한 _____ (양수인)은(은) 출원 및 발명의 그리고 이에 따라 획득될 일체의 미국 특허에 대한 모든 권리, 소유권 및 이권을 획득하기를 원하므로,

이제 대가를 위한 그 수령을 인정합니다.

상기 양도인인 본인(들)은 상기 명칭의 양수인, 그 승계자 및 그 양수인에게 모든 분할과 그 연속을 포함하여 미국 용어로 공개된 출원과 발명 그리고 그에 대해 승인될 수 있는 미국의 모든 특허증서와 미합중국 코드 제 35 장 제 119 항에 의거한 우선권 청구권과 과거의 손해에 대한 소송권을 포함한 모든 그 재발행에 대한 전체 권리, 소유권 및 이권을 판매, 양도 및 이전하며 그리고 본인(들)은 출원서에 제시된 발명에 대해 승인된 일체의 특허증서를 양수인 그 승계자 또는 그 양수인에게 발급하도록 미국 특허청장에게 요청하는 바이며 또한 본인(들)은 양수인의 요청할 경우 미국 출원과 관련하여 양수인이 필요하다고 생각하는 모든 서류를 더 이상의 보수 없이 서명날인할 것입니다.

(공인은 기록을 위해 요구되지는 않지만 미합중국 코드 제 35 장 제 261 항에 의거 서명날인에 대한 일종의 증거입니다)

본인은 아래 서명의 발명자로서 다음과 같이 선언합니다.

본 양도 및 선언서는 다음 사항을 위한 것입니다:

- 첨부 출원 또는
- 미합중국 출원 또는 PCT 국제출원 번호: _____ 출원일: _____

본 출원의 제목은 다음과 같습니다:

Whereas, I/We, the undersigned inventor(s) hereinafter called assignor(s), have invented certain improvements described in the application identified below; and

Whereas, SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. of 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea, (assignee), desires to acquire the entire right, title, and interest in the application and invention, and to any United States patents to be obtained therefor;

Now therefore, for valuable consideration, receipt whereof is hereby acknowledged,

I/We, the above named assignor(s), hereby sell, assign and transfer to the above named assignee, its successors and assigns, the entire right, title and interest in the application and the invention disclosed therein for the United States of America, including all divisions, and continuations thereof, and all Letters Patent of the United States that may be granted thereon, and all reissues thereof, including the right to claim priority under 35 USC 119 and the right to sue for past damages, and I/we request the Director of the U.S. Patent and Trademark Office to issue any Letters Patent granted upon the invention set forth in the application to the assignee, its successors and assigns; and I/we will execute without further consideration all papers deemed necessary by the assignee in connection with the United States application when called upon to do so by the assignee.

(Legalization not required for recording but is prima facie evidence of execution under 35 USC 261)

As the below named inventor, I hereby declare that:

This assignment with declaration is directed to:

- The attached application, or
- United States Application or PCT International Application Number _____ filed on _____

The application is entitled:

METHOD AND APPARATUS FOR OUTPUTTING SOUND THROUGH SPEAKER

Korean Language Assignment with Declaration

위에 표시된 출원은 본인이 신청하였거나 또는 신청하도록 허가를 받았습니니다.

본인은, 본인이 본 출원에서 청구된 발명의 원 발명자 또는 원 공동 발명자라고 믿습니다.

본인은 본 양도 및 선언서 제출과 관련된 출원의 내용을 검토하였으며 아울러 이해합니다.

본인은 연방 규정 코드 제 37 장 제 1.56 항에 규정된 바에 따라, 특허성의 판단에 중요한 본인이 아는 모든 정보를 특허청에 공개할 의무가 있음을 알고 있습니다.

본 양도 및 선언서 내에 의도적 허위 진술이 있을 경우 미합중국 코드 제 18 장의 1001 항에 의거 벌금이나 5년 이하의 징역 또는 두 가지 처벌을 모두 받을 수 있음을 인정합니다.

The above identified application was made or was authorized to be made by me.

I believe that I am the original inventor or an original joint inventor of a claimed invention in the application.

I have reviewed and understand the contents of the application for which this assignment with declaration is being submitted.

I am aware of the duty to disclose to the Office all information known to me to be material to patentability as defined in 37 CFR 1.56.

I hereby acknowledge that any willful false statement made in this assignment with declaration is punishable under 18 USC 1001 by fine or imprisonment of not more than five (5) years, or both.

STATEMENT OF ACCURATE TRANSLATION IN ACCORDANCE WITH 37 CFR 1.69(b):

The assignment with declaration is an accurate translation of the corresponding English language assignment with declaration.

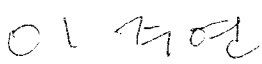


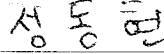

Signature

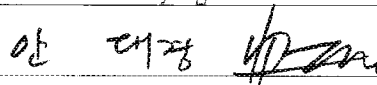
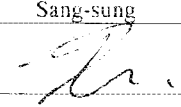

Date



March 17, 2014

NAME OF SOLE OR FIRST INVENTOR: 단독 혹은 최초 발명자의 성명		
Given Name (first and middle [if any]) 이름(성씨는 제외)	Jong-bae	Family Name or Surname 성(姓) KIM
Inventor's signature 발명자의 서명	김 종 배	Date 일자 13. Oct. 2014
Residence: 거주지: Seoul, Republic of Korea		
Mailing Address: 우편 주소: 113-1112, 91, Baumoe-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea		
NAME OF SECOND INVENTOR: 두번째 발명자의 성명		
Given Name (first and middle [if any]) 이름(성씨는 제외)	Dae-joung	Family Name or Surname 성(姓) KIM
Inventor's signature 발명자의 서명	김 대정	Date 일자 19. Oct. 2014
Residence: 거주지: Seoul, Republic of Korea		
Mailing Address: 우편 주소: 201-901, 9, Ttukseom-ro 34-gil, Gwangjin-gu, Seoul, Republic of Korea		
NAME OF THIRD INVENTOR: 세번째 발명자의 성명		
Given Name (first and middle [if any]) 이름(성씨는 제외)	Dong-kyu	Family Name or Surname 성(姓) PARK
Inventor's signature 발명자의 서명	박 동규	Date 일자 15. Oct. 2014
Residence: 거주지: Hwaseong-si, Republic of Korea		
Mailing Address: 우편 주소: 941-1205, 21-11, Dongtangongwon-ro, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea		
NAME OF FOURTH INVENTOR: 네번째 발명자의 성명		
Given Name (first and middle [if any]) 이름(성씨는 제외)	Sung-ha	Family Name or Surname 성(姓) SON
Inventor's signature 발명자의 서명	손성하	Date 일자 13. Oct. 2014
Residence: 거주지: Suwon-si, Republic of Korea		
Mailing Address: 우편 주소: 533-1707, 12, Maeyeong-ro 310beon-gil, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea		
NAME OF FIFTH INVENTOR: 다섯번째 발명자의 성명		
Given Name (first and middle [if any]) 이름(성씨는 제외)	Gyeong-tae	Family Name or Surname 성(姓) LEE
Inventor's signature 발명자의 서명	이 경태	Date 일자 13. Oct. 2014
Residence: 거주지: Seoul, Republic of Korea		
Mailing Address: 우편 주소: #502, 32, Cheongdugot 14-gil, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea		

NAME OF SIXTH INVENTOR: 여섯번째 발명자의 성명		
Given Name (first and middle [if any]) 이름(성씨는 제외)	Joo-yeon	Family Name or Surname 성(姓) LEE
Inventor's signature 발명자의 서명		Date 일자 16. Oct. 2014
Residence: 거주지: Seoul, Republic of Korea		
Mailing Address: 우편 주소: #510, 24, Gangnam-daero 55-gil, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea		
NAME OF SEVENTH INVENTOR: 일곱번째 발명자의 성명		
Given Name (first and middle [if any]) 이름(성씨는 제외)	Jong-in	Family Name or Surname 성(姓) JO
Inventor's signature 발명자의 서명		Date 일자 16. Oct. 2014
Residence: 거주지: Suwon-si, Republic of Korea		
Mailing Address: 우편 주소: 805-106 232, Yeongtong-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea		
NAME OF EIGHTH INVENTOR: 여덟번째 발명자의 성명		
Given Name (first and middle [if any]) 이름(성씨는 제외)	Sung-joo	Family Name or Surname 성(姓) KIM
Inventor's signature 발명자의 서명		Date 일자 16. Oct. 2014
Residence: 거주지: Suwon-si, Republic of Korea		
Mailing Address: 우편 주소: 6202-602, 34, Central park-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea		
NAME OF NINTH INVENTOR: 아홉번째 발명자의 성명		
Given Name (first and middle [if any]) 이름(성씨는 제외)	Dong-hyun	Family Name or Surname 성(姓) JUNG
Inventor's signature 발명자의 서명		Date 일자 16. Oct. 2014
Residence: 거주지: Seoul, Republic of Korea		
Mailing Address: 우편 주소: 102-1203, 5, Euncheon-ro 33-gil, Gwanak-gu, Seoul, Republic of Korea		
NAME OF TENTH INVENTOR: 열번째 발명자의 성명		
Given Name (first and middle [if any]) 이름(성씨는 제외)	Seon-ho	Family Name or Surname 성(姓) HWANG
Inventor's signature 발명자의 서명		Date 일자 16. Oct. 2014
Residence: 거주지: Yongin-si, Republic of Korea		
Mailing Address: 우편 주소: 108-104, 51, Hanbora 2-ro, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea		

NAME OF ELEVENTH INVENTOR: 열한번째 발명자의 성명		
Given Name (first and middle [if any]) 이름(성씨는 제외)	Dae-kyung	Family Name or Surname 성(姓) AHN
Inventor's signature 발명자의 서명		Date 일자 17. Oct. 2014
Residence: 거주지: Namyangju-si, Republic of Korea		
Mailing Address: 우편 주소: 1408-1202, 24, Gyeongchun-ro 1256beon-gil, Namyangju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea		
NAME OF TWELFTH INVENTOR: 열두번째 발명자의 성명		
Given Name (first and middle [if any]) 이름(성씨는 제외)	Sang-sung	Family Name or Surname 성(姓) WOO
Inventor's signature 발명자의 서명		Date 일자 17. Oct. 2014
Residence: 거주지: Seoul, Republic of Korea		
Mailing Address: 우편 주소: 106-503, 9-22, World Cup buk-ro 30-gil, Mapo-gu, Seoul, Republic of Korea		
NAME OF THIRTEENTH INVENTOR: 열세번째 발명자의 성명		
Given Name (first and middle [if any]) 이름(성씨는 제외)	Sang-min	Family Name or Surname 성(姓) HYUN
Inventor's signature 발명자의 서명		Date 일자 17. Oct. 2014
Residence: 거주지: Seoul, Republic of Korea		
Mailing Address: 우편 주소: 201-603, 32, Donggwang-ro 22-gil, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea		